

中钨高新材料股份有限公司 关于金洲公司AI高速高频印制电路板用高精密微型 刀具技改扩能项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月20日召开了第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于金洲公司AI高速高频印制电路板用高精密微型刀具技改扩能项目的议案》。为满足市场对AI高速高频印制电路板用高精密微型刀具的需求、巩固市场地位、提升企业竞争力、促进企业高质量发展，公司控股子公司深圳市金洲精工科技股份有限公司（以下简称“金洲公司”）将实施AI高速高频印制电路板用高精密微型刀具产能1.4亿支/年建设项目，具体情况如下：

一、项目投资概况

1. 项目将在金洲公司深圳基地东区以租赁厂房方式实施，预计总投资1.9亿元，建设期一年，第二年达产。

2. 本次投资建设的资金来源为金洲公司自有资金1.785亿元，银行借款0.115亿元，后续如需改变资金来源，将根据规定履行相应审批程序。

3. 本次投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。

二、项目基本情况

（一）项目建设必要性

随着全球 AI 产业呈爆发式增长，AI 高速高频印制电路板用量快速增长及材质的变化，将带动高精密微型刀具需求量快速增长。金洲公司依托涂层技术平台和材料研发能力，已在该领域取得突破，并逐步成为金洲公司盈利增长的重要引擎之一。金洲公司现有产能无法满足市场需求。

（二）项目建设内容：新增 AI 高速高频印制电路板用高精密微型刀具产能 1.4 亿支/年。

（三）项目效益分析

投资效益：经初步测算，项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）为 14.55%。

社会效益：项目实施后，将促进企业生产技术的提高，扩大生产规模，满足市场需求，提高市场占有率；新增工人和技术人员岗位需求，可创造就业机会，减轻社会就业压力；降低生产能耗，节能减排。

三、对公司的影响

本项目建成后有利于金洲公司提升小直径、加长、涂层 AI 高速高频印制电路板用高精密微型刀具产能，提升市场占有率和盈利能力，巩固市场地位，具有明显的社会效益和经济效益。预计项目短期内不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。

四、风险提示

前述投资项目是公司基于当前市场前景而作出的判断，可能受国内外市场环境、行业竞争格局、主要原材料供应及价格波动、技术替代及流失、行业政策调整等诸多因素影响，存在实施进度不达预期、

业务拓展不理想等方面的风险，项目预期收益存在一定的不确定性。公司将积极采取有效措施应对风险。如在项目实施过程中涉及需要披露的信息，公司将严格按照相关监管要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日